

**Anmeldebogen zum MID-Demonstratorworkshop  
am 7. und 8. Februar 2019  
an der Bauhausuniversität in Weimar.**



Um die Möglichkeiten und Potentiale, welche die MID-Technologie im Sinne von „**Mechatronisch Integrierten Baugruppen**“ bietet, in vollem Umfang darzustellen, wollen wir als Forschungsvereinigung die Initiative ergreifen und einen dementsprechenden Nachfolger für den *MIDster* entwerfen. Um auch Sie als Mitglied der Vereinigung gebührend nach außen zu vertreten möchten wir Sie einladen am Entstehungsprozess des Demonstrators mitzuwirken.

<b>Vorläufige Agenda für den ersten Workshop</b>	
07.02. 18:30	Vortrag zur Einstimmung auf den Designprozess im Workshop (Prof. Geelhaar)
07.02. 19:30	Gemeinsames Abendessen
08.02. 09:00	Vorstellung des Tagesplanes und Aufteilung auf Designgruppen
08.02. 09:30	Workshops in funktionsspezifischen Kleingruppen
08.02. 12:30	Mittagsimbiss
08.02. 13:30	Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse der Einzelworkshops
08.02. 15:30	Besprechen des weiteren Vorgehens und Festlegung der nächsten Termine
08.02. 16:00	Geplantes Ende des Workshops

Bitte füllen Sie bei Interesse die grauen Kästchen aus und senden den Anmeldebogen bis zum **31.01.2019** an die Geschäftsstelle der Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V. unter ([info@3dmid.de](mailto:info@3dmid.de)) zurück.

<b>Unternehmen/Institut:</b>	
<b>Teilnehmer:</b>	
<b>Emailadresse:</b>	

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der Forschungsvereinigung jederzeit gerne unter den folgenden Daten zur Verfügung.

Tamara Fuchs und Philipp Bräuer  
Email: [info@3dmid.de](mailto:info@3dmid.de)  
Telefon: +49 911 5302-9100